

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [1041681616](#)

**Status:** **Active**

**Overview:** [microSD/SIM Card Combo Connector](#)

**Description:** microSD\*/micro-SIM Combo Connector, 2.28mm Height, Push-Pull, Normal Mount, With Detect Switch, 8-Circuit Card Type, with Enhanced Anti-Buckling Terminal Design

**Documents:**

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-104168-002 \(PDF\)](#)

[Packaging Specification SPK-104168-001 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**General**

Product Family	Memory Card Sockets
Series	104168
Comments	Copper Alloy Terminal Material, Process Temperature Max = 250 C, 5 Second Duration at Max Process Temperature, 2 Cycles at Max Process Temperature
Component Type	Card Holder (Host)
Overview	<a href="#">microSD/SIM Card Combo Connector</a>
Product Name	Combo, micro-SIM, microSD* Card
Style	Push-Pull
Type	N/A
UPC	889056024020

**Physical**

Card Detection Switch	Yes
Circuits (Loaded)	8
Color - Resin	Natural
Durability (mating cycles max)	10000
Ejector Button	No
Ejector Button Side	N/A
Entry Angle	Horizontal
Keying to Mating Part	Yes
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	0.430/g
PCB Locator	Yes
PCB Mounting Side	Normal
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface	1.10mm, 2.54mm
Ports	2
Temperature Range - Operating	-40°C to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount

**Electrical**

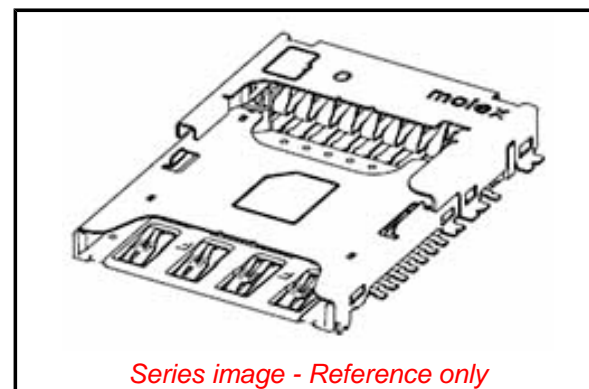
Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	10V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	003
Process Temperature max. C	260

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Not Contained Per  
-ED/79/2015 (17  
December 2015)

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS  
ELV

Green Image  
Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[104168 Series](#)

**Mates With**

microSD\* Card, micro-SIM Card

Packaging Specification  
Product Specification  
Sales Drawing

SPK-104168-001  
PS-104168-002, RPS-104168-001  
SD-104168-004

\*microSD is a trademark or registered trademark of SD-3C, LLC.

This document was generated on 03/09/2016

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

